



Strona główna > Wyposażenie serwisu > Przyrządy pomiarowe > Obwody testowe i akcesoria > Płyta główna bez elementów IC do telefonu iPhone 6S Plus

Płyta główna bez elementów IC do telefonu iPhone 6S Plus

ID produktu: 21992

Cena netto: **47,97 PLN**

Cena brutto: **59,00 PLN**

Waga: **0,10 kg**

Opis produktu:

Płyta główna bez elementów IC do telefonu iPhone 6S Plus to sam laminat, schemat do telefonu iPhone bez komponentów elektronicznych. Idealna dla serwisów, w celu pomierzenia przejść pomiędzy elementami BGA oraz SMD jak też nauki obsadzania elementów BGA.

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia: 0 801 671 717

E-mail: biuro@multi-com.pl

Skype: Multi-COM

Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa

POLSKA

[Przejdź do produktu](#)

